

# LED专用无铅回流焊 无铅波峰焊,无铅回流焊

产品名称	LED专用无铅回流焊 无铅波峰焊,无铅回流焊
公司名称	深圳福鑫隆电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:fx 最大有效尺寸:5700*1300**1450 ( mm ) ( mm )
公司地址	深圳市宝安区沙井街道中心路胜高写字楼6楼620室
联系电话	13530775385 13714550890

## 产品详情

型号	-700i	-800i
温区构成型式	6温区、12加热, 1冷却	7温区、14
加热区长度 length of heating zones	2600mm	2950mm
温控范围 temp. setting range	室温 ~ 320	
温控精度 temperature control precision	± 1	
三点温差 temperature deviation on pcb	± 1.5	
整流板	高温板	
冷却方式	强制风冷(选配:水冷)	
基板部件高度	pcb板上/板下各25mm	
pcb尺寸	50 ~ 400mm	
pcb传输高度	900 ± 20mm	
传送方式	网链同步传输	
传送方向	左 右   r(右 左 r   可选 option)	
传送速度	200 ~ 2000mm/min	
网带宽度	450mm	
停电保护	ups及延时关机	
启盖方式	气缸顶升(选配:电动顶升)	
电源	ac 3 380v 50hz/ac 3 220v 60hz	
正常/启动功率	7/30kw	9/33kw

外型尺寸(l*w*h) dimension(l*w*h)	4650*1300*1450	5000*1300
重量 weight	约1650kg	约1800kg
选配项		
中央支撑	选配此项时没有网带运输	
双导轨运输	一条固定轨，两条活动轨	
预留氮气控制系统	含氮气管道、氮气密封结构及氮气流量计	
氮气控制系统	含氮气管道、氮气密封结构及氮气流量计、氧气分析	
整流板	微循环方式	
特点		
1.采用时口发热部件，温度均匀，补偿效率高，适合于csp、bga、元件焊接；		
2.特殊风轮设计，风速可调；		
3.各温区采用强制独立pid控制，上下独立加热方式，使炉腔内温度准确、均匀，热容量大；		
4.进口高温马达，运行平稳、震动小、噪音低；		
5.炉体采用气缸顶升(选配：电动顶升)		
6.windows2000/xp操作系统，中英文界面，易操作。		
7.pcb板计数功能		
8.标配smema联机接口		

本产品的类型是无铅回流焊接机，品牌是fx，最大有效尺寸是5700\*1300\*\*1450（mm）（mm），型号是F-800，产品别名是回流焊，材料及附件是锡膏，电流是交流，用途是熔接，作用对象是pcb板，动力形式是电动，重量是2200（kg），工作电压是380，焊接时间是2